# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/018947

International filing date: 17 December 2004 (17.12.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2003-425497

Filing date: 22 December 2003 (22.12.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 10 March 2005 (10.03.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

22.12.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application: 2003年12月22日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-425497

[ST. 10/C]:

JAN

[JP2003-425497]

出 願 人
Applicant(s):

株式会社メガトレード

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2005年 2月25日





【書類名】 特許願 P03022 【整理番号】 【提出日】 特許庁長官殿 【あて先】 GO1N 21/956 【国際特許分類】 【発明者】 【住所又は居所】 ード内 笹井 昌年 【氏名】 【特許出願人】 597028081 【識別番号】 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 【代理人】

【識別番号】 【弁理士】

【氏名又は名称】

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 【納付金額】

【提出物件の目録】

【物件名】 【物件名】 【物件名】

【物件名】

平成15年12月22日

京都府京都市南区上鳥羽鉾町11番地の2 株式会社 メガトレ

京都府京都市南区上鳥羽鉾立町11番地の2

株式会社メガトレード

100111349

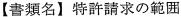
久留 徹

163637

21,000円

特許請求の範囲 1

明細書 1 図面 1 要約書 1



# 【請求項1】

基板上に形成されたパターン領域の形成状態を検査する基板検査装置において、

検査対象となるパターン領域の内側および外側における検査データを生成する検査データ生成手段と、

前記検査データ生成手段によって生成されたパターン領域の内側の検査データとあらかじめ設定された内側の基準検査データとを比較するとともに、前記外側の検査データとあらかじめ設定された外側の基準検査データとを比較することによって当該パターン領域の良否を判定する判定手段と、

を備えてなることを特徴とする基板検査装置。

# 【請求項2】

前記パターン領域の内側の検査データの種類と外側の検査データの種類とが異なるものである請求項1に記載の基板検査装置。

# 【請求項3】

前記パターン領域の内側の検査データが輝度に関するデータであり、前記外側の検査データが形状に関するデータである請求項1に記載の基板検査装置。

#### 【書類名】明細書

【発明の名称】基板検査装置

#### 【技術分野】

# [0001]

本発明は、プリント基板上に形成されたパッドや配線パターンなどの形成状態を検査する基板検査装置に関するものである。

#### 【背景技術】

# [0002]

一般に、プリント基板には、その表面にパッド、配線パターン、レジスト、シルク印刷などが設けられており、これらのパッドや配線パターンなどは、基板検査装置に取り付けられることによって検査される。このプリント基板のパッドや配線パターンなどを検査する基板検査装置については、従来より種々のものが提案されており、例えば、下記の特許文献1に記載されるような装置などが存在する。

# [0003]

この特許文献1に記載された基板検査装置は、撮像されたプリント基板の画像に対して、プリント基板上のパターン領域を識別する領域識別部と、各パターン領域に対し欠陥の検出処理を行う検査処理部を有する検査部を備えてなるもので、領域分割部で各パターン領域毎に異なる色に基づいて領域情報を作成した後、検査処理部で各パターン領域毎の異なるデザインルールの適用や、正規の参照画像と比較することによって各パターン領域毎の欠陥検出を行えるようにしたものである。そして、このように構成することによって、微細な欠陥をも問題とされるパターン領域に対しては厳しい検査基準を適用し、また、比較的大きな欠陥が許容されるパターン領域に対しては緩やかな検査基準を適用して欠陥検出を効率よく行えるようにしたものである。

【特許文献1】特開平11-337498号公報

#### 【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

#### [0004]

ところで、プリント基板上に形成されたパッドや配線パターン(以下、「パターン領域」と称する)には、生成過程においてその表面に擦り傷やムラを生じ、また、輪郭部分に欠けや突出部分などを生ずることが多い。そして、このうち輪郭部分に生じた欠けや突出部分については、隣接するパッドや配線パターンなどと短絡を生ずる可能性があるため、より厳密に検査する必要がある一方、パッドの表面については、ある程度の擦り傷などが存在していても品質上問題がなければこれを良品として取り扱いたい場合がある。これに対して、従来のプリント基板の検査方法では、パターン領域を全体としてしか検査していなかったため、パターン領域の内側部分と外側部分とをそれぞれ別に細かく検査することができなかった。

# [0005]

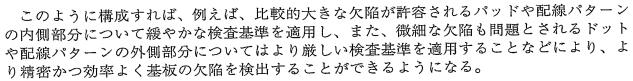
そこで、本発明は上記課題に着目してなされたもので、基板の表面に形成されたパターン領域をより精密に、かつ、効率よく検査できる基板検査装置を提供することを目的とするものである。

## 【課題を解決するための手段】

#### [0006]

すなわち、本発明は上記課題を解決するために、基板上に形成されたパターン領域の形成状態を検査する基板検査装置において、検査対象となるパターン領域の内側および外側における検査データを生成する検査データ生成手段と、前記検査データ生成手段によって生成されたパターン領域の内側の検査データとあらかじめ設定された内側の基準検査データとを比較するとともに、前記外側の検査データとあらかじめ設定された外側の基準検査データとを比較することによって当該パターン領域の良否を判定する判定手段とを設けるようにしたものである。

#### [0007]



#### [0008]

また、このような発明において、前記パターン領域の内側の検査データの種類と外側の 検査データの種類とを異なるようにする。

#### [0009]

この好ましい態様としては、前記パターン領域の内側の検査データを輝度に関するデータとし、前記外側の検査データを形状に関するデータとする。

# [0010]

このように構成すれば、内側部分については輝度に関するデータに基づいて擦り傷の有無などを正確に検査することができ、また、外側部分については位置に関するデータに基づいてパッドの欠けや突出などを正確に検査することができるようになる。

## 【発明の効果】

# [0011]

本発明は、基板上に形成されたパターン領域の形成状態を検査する基板検査装置において、検査対象となるパターン領域の内側および外側における検査データを生成する検査データ生成手段と、前記検査データ生成手段によって生成されたパターン領域の内側の検査データとあらかじめ設定された内側の基準検査データとを比較するとともに、前記外側の検査データとあらかじめ設定された外側の基準検査データとを比較することによって当該パターン領域の良否を判定する判定手段とを設けるようにしたので、例えば、比較的大きな欠陥が許容されるパターン領域の内側領域について緩やかな検査基準を適用し、また、微細な欠陥も問題とされるパターン領域の外側領域について厳しい検査基準を適用することなどにより、より精密かつ効率よく基板の欠陥を検出することができるようになる。

# 【発明を実施するための最良の形態】

#### [0012]

以下、本発明の一実施の形態について図面を用いて説明する。図1は、本実施の形態における基板検査装置1のブロック図を示し、図2は、内側領域データ生成手段7のブロック図の詳細を示したものである。また、図3は、プリント基板2上に形成されたパターン領域と検査領域との関係を示し、図3(a)は基準となるプリント基板(以下「基準プリント基板」と称する)2aと内側領域および外側領域の位置関係を示す図である。また、図3(b)は検査対象となるプリント基板2bと内側領域および外側領域の関係を示す図である。さらに、図4は、内側領域の形成状態を判別する際に利用されるヒストグラムを示す図である。また、図5は、外側領域における位置一輝度グラフを示すものであり、この座標系におけるパターン領域の輪郭部分の位置を算出するものである。さらに、図6および図7はこの基板検査装置1の動作を示すフローチャートを示したものである。

#### [0013]

この実施形態における基板検査装置1は、カメラなどの撮像手段3を用いてプリント基板2のパターン領域20(図3参照)の画像を取得し、そのパターン領域20の内側と外側とを異なる検査基準で検査するようにしたものである。なお、図3において、太い実線およびその内側が、プリント基板2上に形成されたパターン領域20を示す。以下、本実施の形態における基板検査装置1の構成について詳細に説明する。

#### $[0\ 0\ 1\ 4]$

図1において、撮像手段3は、検査対象となるプリント基板2、もしくは、基準となるプリント基板2aの表面を撮像するもので、この実施の形態では、256階調のグレースケールによってその表面の画像を取得する

# [0015]

前処理手段4は、このCCDカメラによって撮像されたプリント基板2の画像についてA/D変換などの処理を行い、この処理されたデータを一旦画像メモリ5に記憶する。

#### [0016]

輪郭抽出手段6は、前処理手段4で処理された画像データからパターン領域20の輪郭20aを抽出するもので、取得された256階調のグレースケールの画像を所定の閾値を用いて二値化し、この二値化された画像について黒から白、もしくは白から黒へ変化する部分を輪郭20a部分として、その位置に関するデータを生成する。

#### [0017]

内側領域データ生成手段7は、この抽出された輪郭20 a 部分を内側に縮小処理し、図3 (a)の内側破線部分の内側領域21 b 内(右斜下方向の斜線部)の輝度に関するデータを生成する。具体的には、縮小処理された内側領域21 b についてのヒストグラムを生成し、このヒストグラムのうち、あらかじめ明るい側と暗い側に設定された2つの基準値と比較するためのデータを生成する。図2に、この内側領域データ生成手段7の詳細のブロック図を示す。この内側領域データ生成手段7は、第一の計数手段70と、ヒストグラム修正手段71と、第二の計数手段72とを備えてなる。

#### [0018]

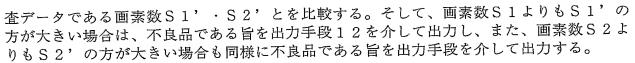
このうち第一の計数手段 7 0 は、この画像メモリ 5 に記憶されているプリント基板 2 の画像のうち、例えば、輝度 1 5 0 から 2 5 0 までの画素を抽出してそれぞれ計数し、基準プリント基板 2 a のヒストグラムおよび、検査対象となるプリント基板 2 b のヒストグラムを生成する。図 4 (a) (b) (c) にこのヒストグラムを示す。図 4 (a) (b) (c) において、細い実線は基準プリント基板 2 a のヒストグラムを示し、また、太い実線は検査対象となるプリント基板 2 b のヒストグラムを示す。そして、この基準プリント基板 2 a のヒストグラムは記憶手段 8 に記憶され、一方、検査対象のプリント基板 2 b のヒストグラムについては、次のヒストグラム修正手段 7 1 によって基材の色、レジストの色、パッドの表面の擦り傷の有無などに基づいて修正処理がなされる。

# [0019]

#### [0020]

#### [0021]

内側判定手段9は、この第二の計数手段72によって計数された基準プリント基板2aの内側基準データである画素数S1・S2と、検査対象となるプリント基板2bの内側検



## [0022]

次に、外側領域データ生成手段10の構成について説明する。外側領域データ生成手段10は、パターン領域20の輪郭20a部分の形成状態を判定するためのデータを生成するもので、基準となる外側領域データ(以下、「外側基準データ」と称する)と、検査対象のプリント基板2bの外側検査データを生成する。図3を用いてこの外側領域データ生成手段10の処理の概要を示す。

# [0023]

外側領域データ生成手段 10 は、まず、外側基準データを生成すべく、図 3 (a) の外側破線部分に示すように輪郭 2 0 a を外側に拡大処理するとともに、前記輪郭抽出手段 6 で抽出された輪郭 2 0 a 部分についてのスプライン 2 0 b を生成し、そのスプライン 2 0 b の法線方向 2 0 c における前記内側領域 2 1 b と拡大処理された輪郭 2 2 a と間の領域 (以下「リング状領域」と称する) 2 2 b における輝度に関するグラフを生成する。図 4 にこの位置 - 輝度に関するグラフを示す。図 5 において、原点は内側領域 2 1 b の輪郭 2 0 a 部分に設定され、外側領域の方向をプラス側に設定している。通常、パターン領域 2 0 の内側は金属で形成されているため輝度が小さくなる。そして、このグラフの変曲点、がパターン領域 2 0 の輪郭 2 0 a 部分となる。そして、このグラフの変曲点、がパターン領域 2 0 の輪郭 2 0 a 部分となる。そして、外側領域データ生成手段 1 0 は、スプライン 2 0 0 b 方向に数画素ずつずらした全ての座標系における変曲点を検出して、これを外側基準データとして記憶手段 8 に格納する。

#### [0024]

次に、この外側領域データ生成手段 10 は、検査対象となるプリント基板 2 b の外側検査データを生成する。具体的には、図 3 (b) に示すように、前記リング状領域 22 b を検査対象のパターン領域 20 に重ね合わせ、図 5 に示すように、前記スプライン 20 b の法線方向 20 c の輝度に関するグラフを生成する。そして、そのグラフの変曲点 x、すなわち、検査対象となるパターン領域 20 のこの座標系における輪郭 20 a の位置を検出し、スプライン 20 b 方向に数画素ずつずらしたそれぞれの座標系における変曲点 x の位置を検出して外側検査データを生成する。

#### [0025]

外側判定手段11は、このように生成された外側基準データと外側検査データとを比較し、各法線方向20 c におけるそれぞれの変曲点x0、x0距離 |x-x0 |があらかじめ定められた基準値 $\delta$ 0内に収まっているか否かを判定する。そして、|x-x0  $|>\delta$ 0である場合は、輪郭20 a 部分に欠けや突出部分を生じているとして不良品である旨を出力手段12を介して出力し、また、|x-x0  $|\leq \delta$ 0 である場合は、輪郭20 a 部分に欠けや突出部分を生じていないとして良品である旨を出力手段12を介して出力する。

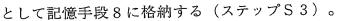
#### [0026]

次に、このように構成された基板検査装置1の処理フローについて図6、図7を用いて説明する。まず、図6に、検査対象となるプリント基板2bを検査する際に必要となる基準データを生成するフローを示し、図7に、検査対象となるプリント基板2bを検査する場合のフローを示す。

<内側基準データの生成および外側基準データの生成フロー>

#### [0027]

まず、内側基準データを生成する場合、基準プリント基板2aを、その表面に形成された図示しない基準マークなどを用いて所定の基板検査装置1の位置に取り付け、撮像手段3を用いてその基準プリント基板2aの表面の画像を取得する(ステップS1)。そして、この取得された画像を前処理手段4によってA/D変換し(ステップS2)、その変換した画像情報を画像メモリ5に書き込む。そして、このように取得された画像を所定の輝度値を用いて二値化し、黒から白、もしくは、白から黒に変化する部分を輪郭20a部分



# [0028]

# [0029]

次に、外側基準データを生成するに際しては、まず、輪郭20a部分について拡大処理を行い(ステップS9)、縮小領域から外側のリング状領域22bの画素に関する情報を収集する。そして、図5に示すように、輪郭20aのスプライン20bの法線方向20cについての位置-輝度グラフを生成し(ステップS10)、このグラフのうち、輝度の微分値が最も大きく変化する変曲点の位置 x0を演算する。そして、これをスプライン20b方向に数画素ずつずらした各座標系における変曲点の位置に関する情報を外側基準データとして記憶手段8に格納する(ステップS11)。

#### [0030]

そして、この基準プリント基板2aを基板検査装置1から取り外し、検査対象となるプリント基板2bの検査を行えるようにする。

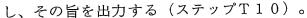
<検査対象となるプリント基板2の検査処理>

#### [0031]

次に、検査対象となるプリント基板 2 b の形成状態を検査する場合、同様にして、まず、基準マークを用いて基板検査装置 1 の所定の位置に取り付け、そのプリント基板 2 b の表面の画像を取得する(ステップT 1 )。そして、この取得された画像を前処理手段 4 によってA / D 変換し(ステップT 2 )、その情報を画像メモリ 5 に書き込む。

# [0032]

そして、既に記憶手段8に格納されている基準プリント基板2aの内側領域21bの位 置情報を読み出し、これを検査対象となるプリント基板2bのパターン領域20に重ね合 わせて(ステップT3)、その内側の画素に関する情報を収集する。そして、同様に、こ の領域について256階調のグレースケールにて輝度150から250までの輝度の画素 数を計数し、図4(b)(c)の太い実線に示すようなヒストグラムを生成するとともに (ステップT4)、この生成されたヒストグラムから平均輝度Avelを算出する (ステ ップT5)。次いで、この算出された平均輝度Ave1と前記基準プリント基板2aの基 準平均輝度Ανe0との差δを計算し、ステップT3で生成されたヒストグラムの各輝度 をこのる分だけシフトさせた修正処理を行う(ステップT6)。そして、この修正された ヒストグラムに基づき、あらかじめ設定されている第一の輝度P1よりも暗い輝度の各画 素数S1'を計数するとともに、第二の輝度P2よりも明るい輝度の各画素数S2'を計 数し(ステップT7)、内側基準データS1、S2との判定により(ステップT8)、そ のプリント基板 2 b が不良品である旨の出力を行う(ステップ T 9)。また、検査対象と なるプリント基板2bの画素数S2、が基準プリント基板2aの画素数S2よりも大きい 場合も同様に (ステップT7) 、そのプリント基板2bについて不良品である旨の出力を 行う (ステップT9)。すなわち、第一の基準画素数S1よりもS1'の方が大きい場合 は、研磨によるスリ傷以上に欠損を生じている可能性が高いため、これを不良品であると 判定し、また、第二の基準画素数52よりも52'の方が大きい場合は、パッドに突起な どが存在している可能性が高いため、これを不良品と判定する。一方、S1'≦S1、か つ、S2′≦S2であれば(ステップT8)、そのプリント基板2bは良品であると判定



# [0033]

次に、輪郭20a部分の形成状態を検査すべく、基準プリント基板2aのリング状領域22bを検査対象のパターン領域20bに重ね合わせたリング状領域内22bの画素に関する情報を収集する(ステップT11)。そして、このリング状領域22bについて、基準プリント基板2aのスプライン20bの法線方向20cの輝度に関する位置-輝度グラフを生成し(ステップT12)、そのグラフにおける変曲点を検出する(ステップT13)。これと同様の処理をスプライン20b方向に数画素ずつずらして行い、この検出された変曲点の位置 x と既に記憶手段8に格納されている変曲点の位置 x 0 との距離 x 0 との比較判定を行い(ステップT14)、この距離が所定の閾値 x 0 を超えている場合は、不良品である旨の出力を行い(ステップT15)、一方、この検出された変曲点の位置と既に記憶手段8に格納されている変曲点との距離が所定の閾値 x 0 の範囲内である場合は、良品である旨の出力を行う(ステップT16)。

# [0034]

このように上記実施形態によれば、プリント基板2 b上に形成されたパッドや配線パターンなどのパターン領域20の形成状態を検査する基板検査装置1において、検査対象となるパターン領域20の内側領域21bの検査データを生成する内側領域データ生成手段7と、外側のリング状領域22bの検査データを生成する外側領域データ生成手段10と、この生成された内側領域データとあらかじめ設定された内側基準データとを比較するとともに、外側領域データと外側基準データとを比較することによってこのパターン領域20の良否を判定する内側判定手段9・外側判定手段11とを設けるようにしたので、比較的大きな欠陥が許容されるパターン領域20の内側領域21bについては緩やかな検査基準を適用し、また、微細な欠陥も問題とされるパターン領域20のリング状領域22bについては厳しい検査基準を適用することにより、プリント基板2bの欠陥検出を精密かつ効率よく行うことができるようになる。

### [0035]

また、この実施の形態では、内側領域データの種類を、輝度に関するデータ、すなわち、ヒストグラムのシフトを示すデータとしたので、内側領域21bの擦り傷やムラなどを正確に検査することができ、また、外側領域データの種類を輪郭20aの位置に関するデータとしたので、輪郭20a部分におけるパッドの欠けや突出部分などを正確に検査することができるようになる。

#### [0036]

なお、本発明は上記実施の形態に限定されることなく、種々の形態で実施することがで きる。

#### [0037]

例えば、上記実施の形態では、プリント基板2の検査を例にあげて説明したが、これに限らず、ガラス基板のパターンを検査する場合についても適用することもできる。

# [0038]

また、上記実施の形態では、内側領域データとしてヒストグラムのシフトを示すデータとし、また、外側領域データとしてパターン領域20の輪郭20aの位置を示すデータとしたが、これに限らず、内側と外側の領域を異なる基準値を用いて検査するような方法であれば、どのような方法を採用しても良い。

# 【図面の簡単な説明】

#### [0039]

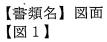
- 【図1】本発明の一実施の形態における基板検査装置のブロック図
- 【図2】同形態における内側領域データ生成手段の詳細ブロック図
- 【図3】同形態におけるパターン領域と検査領域との関係を示す図
- 【図4】同形態における内側領域のヒストグラムを示す図
- 【図5】同形態における外側領域の位置一輝度グラフを示す図
- 【図6】同形態における基準データを生成するためのフローチャート

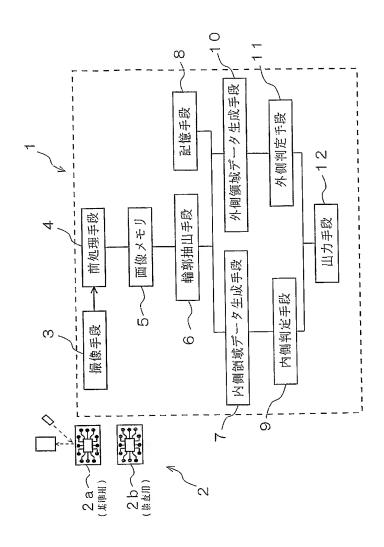
【図7】同形態におけるプリント基板を検査する際のフローチャート

# 【符号の説明】

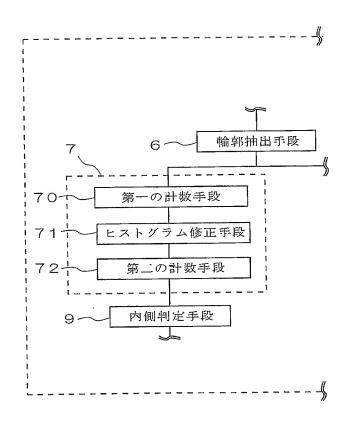
[0040]

- ・1・・・基板検査装置
  - 2 a、2 b・・・プリント基板 (2 a:基準プリント基板、2 b:検査対象となるプリン
  - ト基板)
  - 7・・・内側領域データ生成手段
  - 9・・・内側判定手段
  - 10・・・外側領域データ生成手段
  - 11・・・外側判定手段
  - 20・・・パターン領域
  - 21a・・・内側領域の輪郭
  - 21 b・・・内側領域
  - 22a・・・外側領域の輪郭
  - 22 b・・・リング状領域

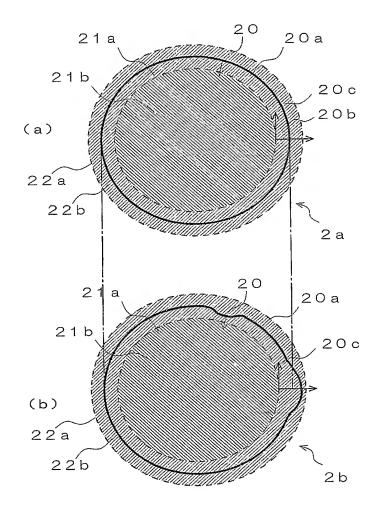


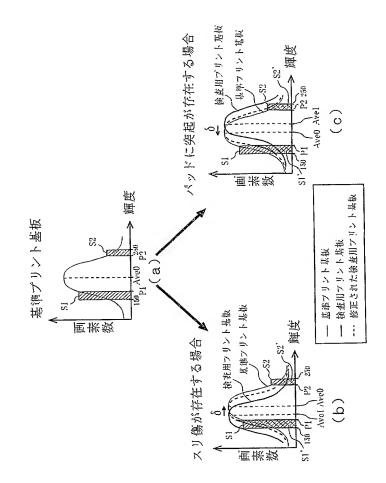




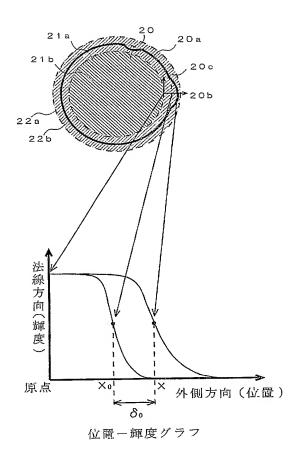


【図3】

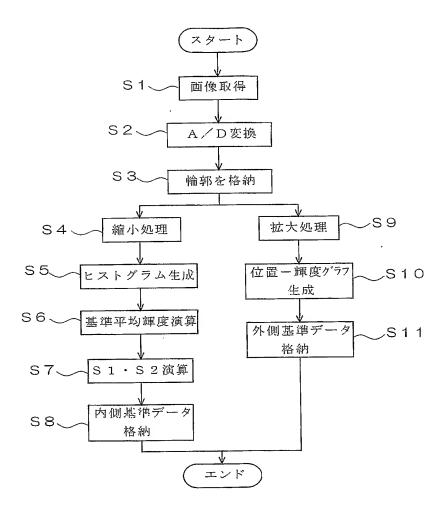




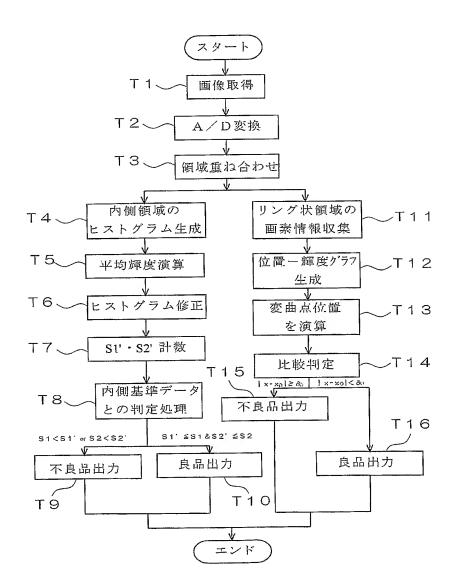
【図5】



1



出証特2005-3014982





【要約】

【課題】基板の表面に形成されたパターン領域をより精密に、かつ、効率よく検査できる 基板検査装置を提供することを目的とする。

【解決手段】プリント基板1上に形成されたパターン領域20の形成状態を検査する基板検査装置1において、検査対象となるパターン領域20の内側領域21cの検査データを生成する内側領域データ生成手段7と、外側のリング状領域22bにおける検査データを生成する外側領域データ生成手段10と、この生成された内側領域データ・外側領域データとあらかじめ設定された基準データとを比較してパターン領域の良否を判定する内側・外側判定手段9、11とを設けるようにしたので、比較的大きな欠陥が許容されるパターン領域20の内側について緩やかな基準を適用し、また、微細な欠陥も問題とされるパターン領域20の外側について厳しい基準を適用することにより、欠陥検出を適切に行う。

【選択図】図3

特願2003-425497

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[597028081]

1. 変更年月日

2003年 1月16日

[変更理由]

住所変更

住所

京都府京都市南区上鳥羽鉾立町11番地の2

氏名

株式会社メガトレード